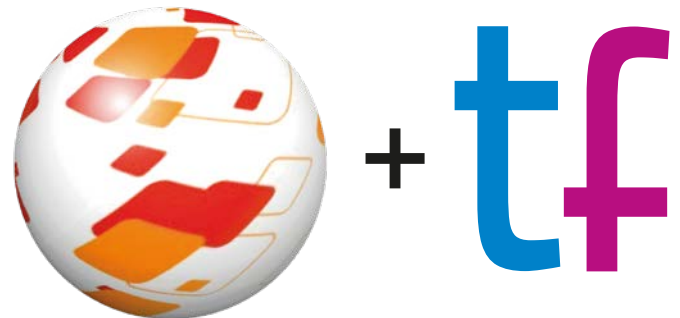


EINLADUNG AUSSTELLER

MIDAY + TEMPERIERFORUM 2024

ZUKUNFTSORIENTIERTE
SPRITZGUSSTECHNOLOGIEN
UND TEMPERIERKONZEPTE

17. September 2024
Kongresshalle Böblingen



INTENTION



■ Gemeinsam am Puls der Zeit. Immer.

Wir filtern kontinuierlich die neuesten globalen Trends. Wissen und Erfahrungen teilen ist unser höchstes Gut. Sie sind interessiert, Ihr Wissen über Lösungen für die kunststoffverarbeitende Industrie stetig zu erweitern und zukunftsweisende Entwicklungstendenzen zu Design und Optimierung Ihres Bauteils, Prozesses und Werkzeugs aufzuspüren.

Besuchen Sie unsere Veranstaltung »MIDAY + TEMPERIERFORUM« erstmalig in diesem Jahr gemeinsam von SIMPATEC und CONTURA kombiniert, um den inhaltlichen Benefit für Sie höchstmöglich zu erweitern. Erfahren Sie aus erster Hand aktuelle Potenziale und Perspektiven innovativer Fertigungsverfahren. Diskutieren Sie aktiv mit Branchenexperten, wie Werkzeuge schneller und effizienter hergestellt, Fertigungszeiten verkürzt werden können usw..

Alle Interessierten am Thema »Zukunftsträchtige Spritzgusstechnologien« sind herzlich eingeladen.



**BREAK YOUR LIMITS.
BOOST YOUR PROCESS.**

SIMPATEC

CONTURA[®]
MOLD TEMPERATURE CONTROL

WERDEN SIE AUSSTELLER!

Anmeldeschluss: 26. August 2024

Online-Anmeldung über www.simpatec.com/events
oder per e-Mail an: events@simpatec.com



Scannen
& direkt
anmelden!

■ Präsentieren Sie Ihr Unternehmen im Rahmen unserer Veranstaltung einem hochkarätigen Fachpublikum.

Zur Verfügung stehen repräsentative Ausstellungsflächen in direkter Nähe zum Tagungsbereich. Die kulinarische Versorgung während der Veranstaltung wird ebenfalls hier erfolgen.

Im Paket enthalten sind:

- __ Ausstellungsfläche (ca. 3 m²) inkl. 1 Tisch, 2 Stühle, Stromversorgung
- __ 2 Teilnehmer an der Veranstaltung inkl. Verköstigung
- __ Logo Ihres Unternehmens auf SimpaTec's Website sowie in zugehörigen Mailings und Social Media Posts

Paketpreis: € 1.900,00

Ja, gern bin ich als Aussteller dabei:

Ansprechpartner - Vorname Name

Unternehmen

Straße

PLZ Ort

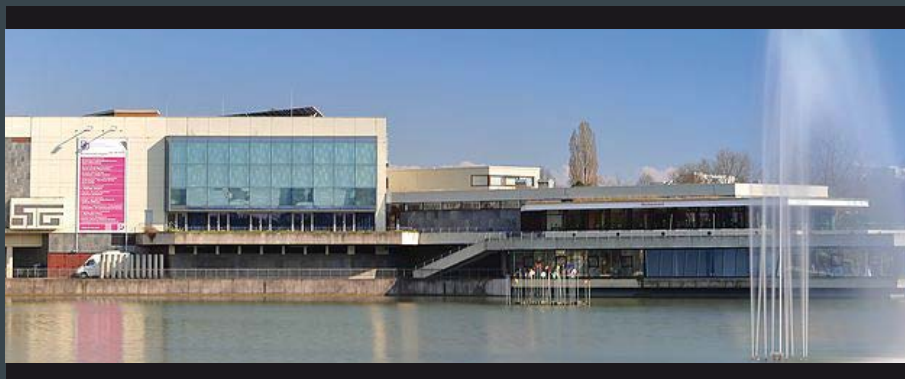
Telefon/Telefax

E-Mail

Ja, Interesse an einem Fachbeitrag besteht. Thema | Vortragstitel:



LOCATION



MIDAY + TEMPERIERFORUM Deutschland 2024
findet in der Kongresshalle Böblingen statt.

Ihre Anreisedaten sind wie folgt:

Kongresshalle Böblingen
Ida-Ehre-Platz
71032 Böblingen
www.cc-bs.com

Ihre Ansprechpartner:



Dr.-Ing. Michael Bosse
Durchwahl:
+49 241 56 52 76-85
m.bosse@simpatec.com

www.simpatec.com
www.contura-mtc.de



Thorsten Müller-Schmetz
Tel:
+49 2373 39646-50
event@contura-mtc.de

